严正声明:

本编程器设备软硬件版权归轩微科技淘宝店注册人所有,禁止所有针对此设备的盗版行为,包括破解,反向工程.否则一切后果自负!

我们会以生命保护我们的知识产权成果!

WWW.XWOPEN.COM

STM32 部分(GD32 通用)

SWD 接口术语表

Vref:高电平参考电压,在 STM32 脱机编程器中其即表示 VDD-VDDA 线上的电压.

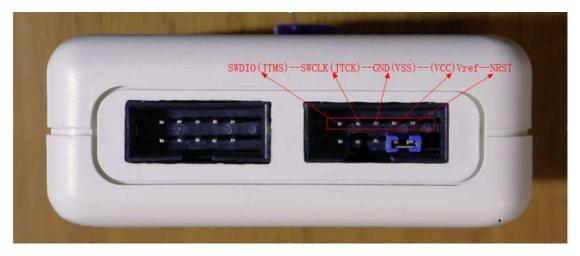
GND:即 0 电势点.与 VSS 同意.编程器默认为黑线.目标芯片的电源负引脚.

SWDIO(JTMS):目标芯片的 PA13 引脚,SWD 接口的数据脚,JTAG 接口的 TMS 脚.

SWCLK(JTCK):目标芯片的 PA14 引脚,SWD 接口的时钟脚,JTAG 接口的 TCK 脚.

NRST:目标芯片的 NRST 引脚.

SWD引脚配置



注意,发货时默认是黄线为 SWDIO,蓝线为 SWCLK,黑线为 VSS(GND), 红线为 VDD-VDDA(Vref),绿线为 NRST。SWDIO 接芯片的 PA13 脚,SWCLK 接芯片的 PA14 脚,VSS 接芯片的 VSS 脚,红线(Vref)接芯片的 VDD-VDDA(VDD 与 VDDA 要接在一起).对于 GD32 的某些型号,可能接法与众不同,要仔细看具体芯片手册。

注意:对于网上流传的一些<mark>坑人的</mark>三线,四线 SWD 口就可以烧写 STM32 芯片的言论,我们给出专业级的说明:

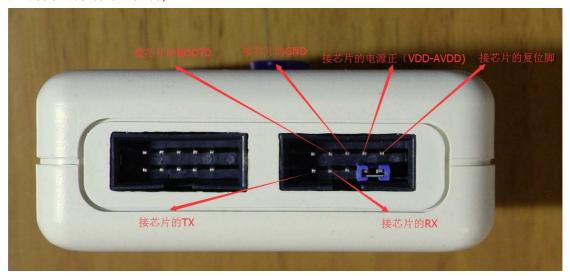
STM32 的 SWD 标准接口是五根线(由 ARM 公司定义),VREF,GND,SWDIO,SWCLK,NRST.所有 的线制均需要 GND,SWDIO,SWCLK 这三根线,这个没争议.即所谓的三线下载就是这三线.而 NRST 与 VDD 有些人认为不必要连.下面——描述.对于 NRST,如果 STM32 芯片的内部 SWD 模 块被禁用了(用户程序内有禁用 SWD 接口的代码被执行)则没有 NRST 是不可能再次烧写 STM32 芯片的.因为 SWD 模式进入需要芯片的 SWD 模块处于激活状态,而 SWD 禁用时,必须 通过在 NRST 低电平时发送 SWD 激活码才可以再次唤醒 STM32 的 SWD 模块.所以,不接 NRST 就可以下载 STM32 是有条件的,不能适用所有 STM32 芯片状态!对于 VREF(有些人可能认为是 VDD)其作用主要是用来实现编程器的 SWDIO 引脚上的通信电平与目标芯片的 IO 电平匹配 的,SWDIO 引脚是一个开漏的引脚,其高电平的实现来自于编程器内部连接于 SWDIO 与 VREF 线间的上拉电阻(这个电阻是编程器的事.不要再设计在电路板上).如果 VREF 上的电压与芯片 的 IO 电压不一致,则可能造成电平不匹配而通信失败.即 VREF 就是采集目标板芯片电压的! 那些说不用接这个也可烧写的是其狭隘的认为所有的 STM32 均是 3.3V 供电,事实上,有些 STM32 是在 2V 供电或其它电压下供电的.所以编程器必须使用这个引脚来采集 SWDIO 上的 上拉电压. 当然,如果目标芯片为 3.3V 供电,而编程器也配置为 3.3V 输出,这时本身就是电平匹 配的,所以,这时不接 VREF 也可以通信,才造成了一帮人的误解,认为不接 VREF 也可以烧写.事 实上 SWD 的五线任一条均是有其存在的原因的!ARM 公司的技术专家是一群很聪明的人,不

会白痴到设计几条没用的线上去做自己主打的 DEBUG 接口协议标准的.**所以自己设计板时要** 考虑清楚,不要为了省那一两根线让大批量的 PCB 都报废,省一两根线真的美观不哪去.

轩微科技作为专业的 STM32 批量烧录设备研发与供应商.有必要对用户的一些错误的观点进行纠正.以让用户更好的使用我们的产品创造更大的价值.

ISP 接口引脚配置(有 SWD 口就不要用 ISP 口烧录)

目前仅支持 STM32F1 系列的同时支持 SWD 与 ISP 方式烧录(老设备需自行升级一下固件及计算机端软件才可支持)



镜像配置流

(视频讲解: http://www.xwopen.com/ad/stm32gd32jingxiangpeizhishipinjiaocheng.html):

1. 首先把设备进入镜像更新模式.并打开软件进入 STM32 界面.



2. 选择芯片型号

芯片: STM32F103C8 🔻

3. 配置目标镜像号

此编程器可以存储很多个程序。用这个值来决定存储在编程器的几号程序镜像位上.

目标镜像号 0 🗸

4. 选择烧录接口

目前仅 STM32F1 系列同时支持 SWD 与 ISP 接口,其它芯片仅支持 SWD 接口.



5. 选择电源输出值

一般选择 3.3V。默认就行了。

电源输出 3.3V 🔻

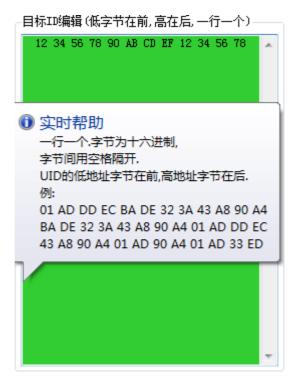
6. 选择是否核查绑定 UID

很少用到。一般忽略此步.

─ 核查绑定VID->

STM32 有全球唯一 ID,在某些情况下,可能需要对某些特定的芯片进行编程,而禁止对非授权的芯片编程.这时可以用目标芯片 UID 绑定功能.本功能可以方便实现特定 UID 芯片的编程授权,同时可以方便的对整盘芯片进行授权(同盘芯片 UID 后一部分字节值是相同的).





同时此功能支持掩码配置.用以实现 UID 的模糊识别

目标证时比对掩码配置

✓ 检查VID 0
✓ 检查VID 1
✓ 检查VID 2
✓ 检查VID 3
✓ 检查VID 4
✓ 检查VID 5
✓ 检查VID 6
✓ 检查VID 7
— 检查VID 8
— 检查VID 9
— 检查VID 10
— 检查VID 11

已绑定的目标	FID及识别掩码	统计信息:共3项绑定模式
序号	绑定的ID原始数据(与掩码结合才为最终比对数据)	比对时的模型(?号代表任意值均匹配)
1	12 34 56 78 90 AB CD EF 12 34 56 78	12 34 56 78 90 AB CD EF ?? ?? ?? ??
2	11 34 56 78 90 AB CD EF 12 34 56 78	11 34 56 78 90 AB CD EF ?? ?? ?? ??
3	11 34 56 78 90 AB CD EF 12 34 56 78	11 34 56 78 90 AB CD EF ?? ?? ?? 78

- 7. 配置是否清空芯片
 - ☑ 清空芯片→
- 8. 是否擦指定页,如需要,则要配置要擦哪些页
 - □ 擦指定页→



9. 配置是否要写 FLASH,如需要,则要载入 FLASH 数据文件

▼写FLASH->

调入FLASH数据

10. 配置是否要校验 FLASH

□ 校FLASH->

11. 配置是否要写 EEPROM,如需要,则要载入 EEPROM 数据文件

□ 写EEPROM->

调入EEPROM数据

12. 配置是否要校验 EEPROM(EEPROM 存储器并不是所有型号均有)

□ 校EEPROM->

13. 配置是否写 OTP 存储器,如果要写则要载入 OTP 数据文件(OTP 存储器并不是所有型号均有)

■ 写OTP->

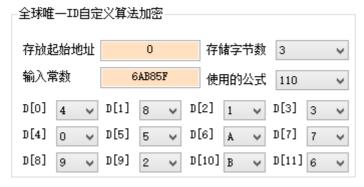
调入OTP数据

14. 配置是否要校验 OTP 存储器

□ 核验OTP→>

15. 配置是否需要进行 UID 自定义算法加密,如需要,则要配置 UID 自定义算法加密相关数据.

□ 全球唯一ID自定义算法加密→



此部分详细解释见文档<<全球唯一ID 自定义算法加密部分.pdf>>

16. 配置是否写滚码,如需要,则要配置滚码数据

滚码起始值	0	滚码步进值 1	
滚码始地址	0	滚码字节数 4	~
编码模式:	小端常规编码		~

滚码可以设置存储模式为大端还是小端.大端常规编码即高字节存储在低地址,小端常规编码即高字节存储在高地址.软件默认配置为小端模式存储,即滚码的低字节存储在存储器的低地址上.

注意棕色背景框为十六进制数据.亮蓝色背景框为十进制数据.

17. 配置是否要写并校验选项字节,如需要则要配置选项字节数据

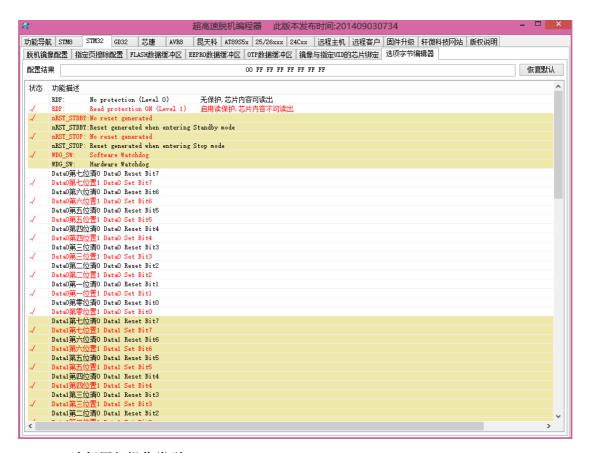


□ 写滚码->

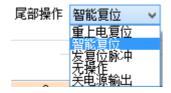


编辑选项字数据 点击 即可进入选项字节编辑器进行芯片选项字节的可视化编辑.

选项字节编辑器如下图所示:



18. 选择尾部操作类型



19. 选择跳转模式,如需要跳转,则要配置下一跳镜像号

跳转模式	不跳转	V	跳转镜像号	0	V

20. 配置此镜像可以烧录的次数

特殊的。当次数配置为 4294967295 次时。编程器会认为无限次烧录。此时编程器 不再进行计数。同时烧录速度也会增加。

编程次数	6666666
------	---------

21. 配置镜像注释信息(会显示在编程器的显示器上)

- 镜像注释	

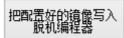
22. 如里需要以后仍使用当前配置的镜像.可以导出配置文件



以后如果需要相同的配置,就不需要完全重新配置了.直接点击"载入配置文件"载入

相应的配置文件即可.有时我们可能想一次性载入多个配置文件.本软件也可以实现.可以点"载入配置文件"然后把所有要载入的配置文件全部选中并点击打开即可.这样软件可以一次性把所有配置文件均打入脱机编程器.

23. 把配置好的镜像写入脱机编程器



软件自带数据编辑器,可以直接对 FLASH 和 EEPROM 数据文件进行数据编辑.(输入法打到英文输入模式,否则无法编辑.

